

Gigatec, convergence vers productivité et flexibilité

Fondée en 1977, Gigatec SA propose des prestations haut de gamme en matière d'assemblage de modules électroniques à toute entreprise désirant industrialiser ou sous-traiter une part de sa charge de production.

Dotée d'une organisation en réseau de compétences et de machines de dernière technologie pour le montage de circuits en technologies traditionnelle et SMD, Gigatec SA recherche avant tout une collaboration bilatérale dans le sens de partenariat pour son donneur d'ordre dans les domaines d'application à forte valeur ajoutée suivants :

- Développement, layout et industrialisation de cartes électroniques
- Fabrication et montage de circuits CMS/SMD
- Montage de composants « sans pattes » (leads less) boîtier BGA et Micro BGA ainsi que des composants fine pitch
- Etude et approvisionnement en vue de montage et tests d'appareils
- Réalisation de travaux de prototypage
- C.A.D Mécanique

En confiant votre industrialisation en sous-traitance à Gigatec SA, vous vous garantissez un contrôle strict de vos coûts et ainsi un gain de productivité en toute flexibilité.

Gigatec, un métier et des savoir-faire

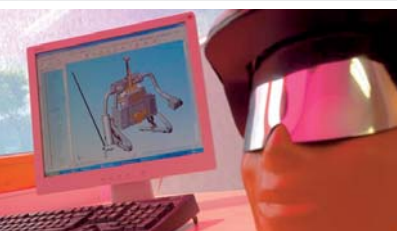


Une équipe pluridisciplinaire permanente d'une vingtaine de personnes composée d'ingénieurs, de techniciens et d'électroniciens permet à Gigatec SA de fournir à une clientèle toujours plus

exigeante des prestations pointues comme :

- Sérigraphie 25 microns par centrage infrarouge dont BGA, micro-BGA, fine pitch
- Soudage par four à condensation (transmission d'énergie par vapeur)
- Soudage à la vague dans local climatisé
- Lavage à l'eau déminéralisée
- Procédé NOclean
- Etuve climatique pour test en burning
- ROHS compliance

En intégrant dans ses processus de management, un pilotage rigoureux des équipes ainsi que toutes les fonctions décisives pour la réussite des projets que lui confient ses clients, Gigatec SA a développé un savoir-faire que peu de prestataires peuvent proposer actuellement sur le marché. Un métier et un savoir-faire qui servent une philosophie : 100 % de satisfaction client !



Gigatec, convergence vers productivité et flexibilité

Fondée en 1977, Gigatec SA propose des prestations haut de gamme en matière d'assemblage de modules électroniques à toute entreprise désirant industrialiser ou sous-traiter une part de sa charge de production.

Dotée d'une organisation en réseau de compétences et de machines de dernière technologie pour le montage de circuits en technologies traditionnelle et SMD, Gigatec SA recherche avant tout une collaboration bilatérale dans le sens de partenariat pour son donneur d'ordre dans les domaines d'application à forte valeur ajoutée suivants :

- Développement, layout et industrialisation de cartes électroniques
- Fabrication et montage de circuits CMS/SMD
- Montage de composants « sans pattes » (leads less) boîtier BGA et Micro BGA ainsi que des composants fine pitch
- Etude et approvisionnement en vue de montage et tests d'appareils
- Réalisation de travaux de prototypage
- C.A.D Mécanique

En confiant votre industrialisation en sous-traitance à Gigatec SA, vous vous garantissez un contrôle strict de vos coûts et ainsi un gain de productivité en toute flexibilité.

Gigatec, un métier et des savoir-faire

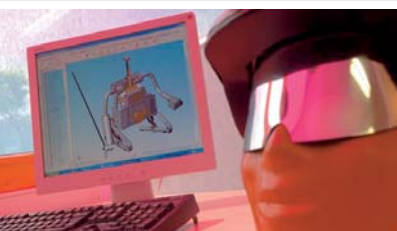


Une équipe pluridisciplinaire permanente d'une vingtaine de personnes composée d'ingénieurs, de techniciens et d'électroniciens permet à Gigatec SA de fournir à une clientèle toujours plus

exigeante des prestations pointues comme :

- Sérigraphie 25 microns par centrage infrarouge dont BGA, micro-BGA, fine pitch
- Soudage par four à condensation (transmission d'énergie par vapeur)
- Soudage à la vague dans local climatisé
- Lavage à l'eau déminéralisée
- Procédé NOclean
- Etuve climatique pour test en burning
- ROHS compliance

En intégrant dans ses processus de management, un pilotage rigoureux des équipes ainsi que toutes les fonctions décisives pour la réussite des projets que lui confient ses clients, Gigatec SA a développé un savoir-faire que peu de prestataires peuvent proposer actuellement sur le marché. Un métier et un savoir-faire qui servent une philosophie : 100 % de satisfaction client !



Gigatec, une mission orientée qualité

Mission

Gigatec SA est une entreprise innovatrice orientée vers le client, grâce à sa flexibilité et son dynamisme, elle saura vous accompagner durant toutes les phases de démarrage d'un nouveau produit, ainsi que pour l'industrialisation et la production de moyennes à de grandes séries.

Vous bénéficierez également du support de son bureau technique composée d'une dizaine d'ingénieurs répartis entre le design mécanique, le développement de cartes électronique et du lay-out.

Qualité

Améliorer la satisfaction de ses clients est au cœur de la stratégie de Gigatec SA. Elle se traduit par un contrôle de

qualité 100% des produits réalisés, ainsi que par la confiance que ces clients lui témoignent en lui confiant la réalisation complète d'appareils ou de systèmes complets dans le domaine médical et horloger, entre autres.

Les clients de Gigatec SA lui renouvellent leur confiance, car ils constatent :

- que ses études aboutissent à des solutions efficaces et compétitives
- que les projets lui ayant été confiés sont fiables, livrés dans le respect des délais
- que sa productivité s'améliore régulièrement et que ses prix en tiennent compte

Nos compétences

Du layout à l'industrialisation

Grâce à ses équipes multidisciplinaires et à plus de 30 ans de métier, Gigatec SA est en mesure de prendre en charge tout projet d'industrialisation incluant l'étude et le concept d'un produit jusqu'à sa fabrication. N'hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre votre projet !



Produits finis

Outre la réalisation pour de nombreux clients de prestige, l'industrialisation et la production de produits issus de divers domaines, GIGATEC propose également un service après-vente complet qui garantit la pérennité des projets qu'elle a pris en charge.



Produits cartes

Du prototype à la moyenne à grande série

Gigatec SA dispose de machines de production modernes pour le montage de circuits CMS/SMD pour une taille de composant minimal de 0.5mm x 1mm (402) et maximum de 50mm x 50mm.

L'infrastructure intègre également un équipement pour le montage de composants « sans pattes » (leads less) boîtier BGA et micro-BGA ainsi que des composants fine pitch.

